



修订历史

版本	日期	原因
Rev 1.0	2009/08/19	创建

目录

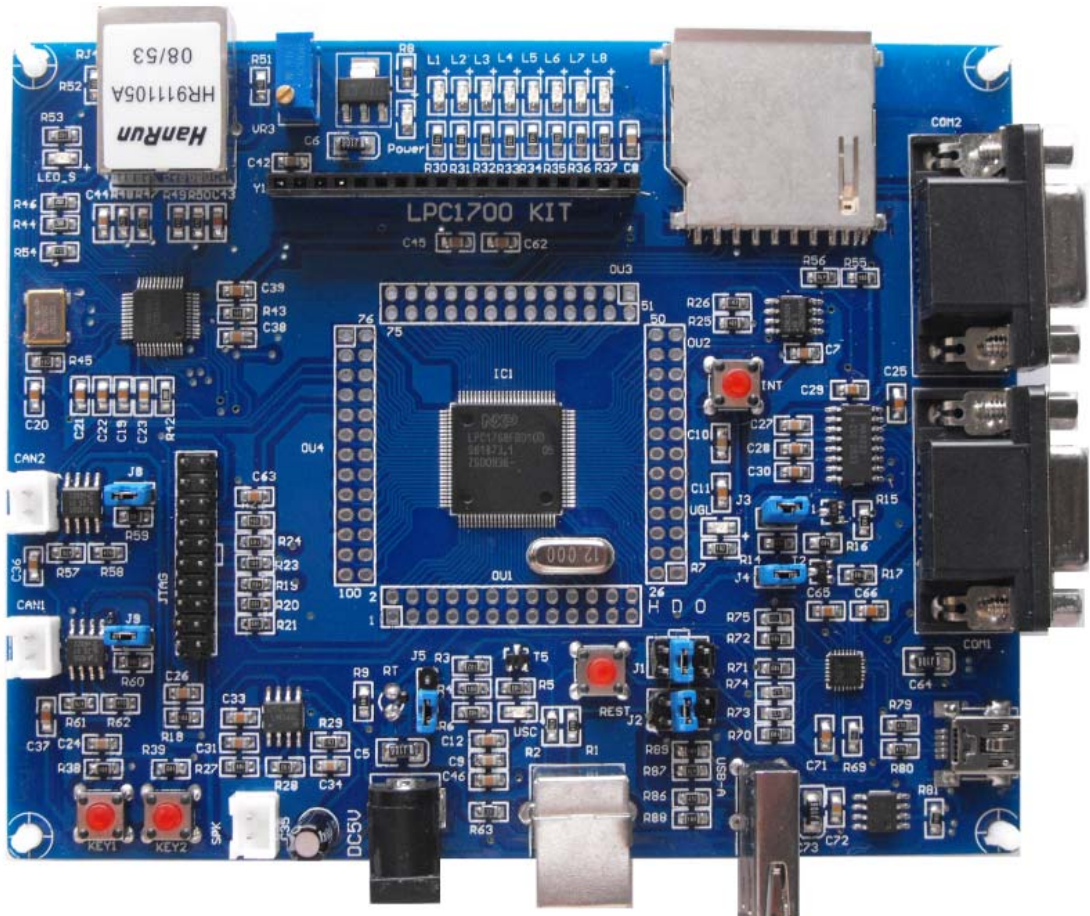
一、 LPC1768 KIT 简介.....	4
二、 电路分解介绍	
1、 电源部份:	5
2、 JTAG 电路:	7
3、 USB 模块部份:	8
3.1 USB Device 从机部份电路:	
3.2 USB HOST 部份	
3.3 USB OTG 部份	
4、 SD 卡部份.....	11
5、 串口通讯模块 (ISP)	12
6、 I2C 部份 (用 EEPROM AT24C16)	14
7、 CAN 通讯部份.....	15
8. 100M 以太网部份(PHY 为 DP83848)	16
9、 DA 输出放大电路—LM386.....	17
10、 8 位 LED, LCD12232 图形液晶及 TFT 接口电路...	18
11、 AD 转接部份.....	19



12、CPU 电路及 CPU 外引电路：20

三、开发板原理图--主器件封装库(含 SCH, PCB 主封装)..22

一、LPC1768 KIT 简介



LPC1700 系列芯片使用高性能的 ARM Cortex-M3 V2 版本 32 位的 RISC 内核，工作频率为 100 MHz。它内置高速存储器(高达 512K 字节的闪存和 64K 字节的 SRAM)，丰富的增强 I/O 端口和联接到两条 APB 总线的外设。该板包含 8 通道 12 位的 ADC 和 10 位的 DAC、4 个通用 16 位定时器、电机控制 PWM 接口以及多个标准和先进的通信接口：多达 3 个 I2C、SPI、2 个 I2S、1 个 SDIO、4 个 USART、一个 USB Host/Device/OTG 接口和两个 CAN、Ethernet MAC 接口、Quadrature Encoder interface。

LPC1700 系列工作于 -40°C 至 +105°C 的温度范围，供电电压为 2.0V 至 3.6V。它的一系列省电模式突显出了它的低功耗的特点。

丰富的外设配置，使得 LPC1700 微控制器适合于多种应用领域：

- * 电机驱动和应用控制
- * 医疗和手持设备
- * 汽车电子等领域



支持 **USB** 方式下载程序 无需 **JTAG** 或串口,只需一根 **USB** 线即可下载程序到 **FLASH**.方便快捷.

板载资源:

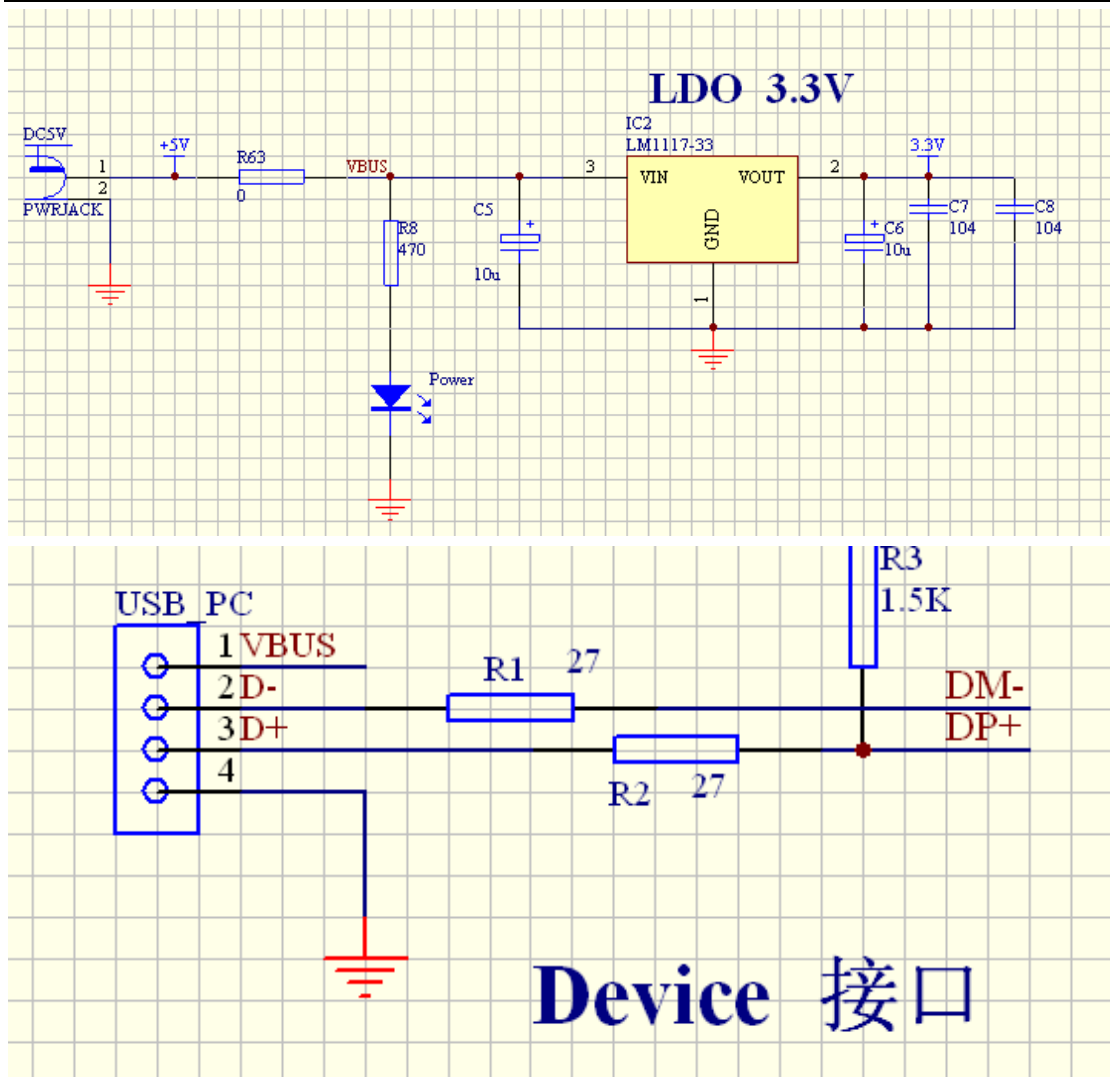
*处理器: LPC1768, 主频: 100MHz, 512KB FLASH Memory(片内), 64KB SRAM(片内)

- 1、AD(热敏电阻测温)、DA(USB 声卡)转换。
- 2、液晶显示(LCD12232, TFTLCD320X240 彩屏接口)。
- 3、USB2.0 接口, USB-HOST 及 USB OTG 接口。
- 4、MMC/SD(SPI)接口(提供带 FAT, FAT32 文件系统)。
- 5、2 路三线 RS232 串行口。
- 6、2 路 CAN 接口 CJA1050。
- 7、RJ45-10/100M Ethernet 网络接口(PHY 默认为: DP83848 也可提供 DM9161AE 驱动方便客户更换不同 PHY)。
- 8、2 个按键, 8 个 LED 灯. 2 个功能按键-Reset 和 INTO 按键
- 9、串口 ISP (bootloader) 下载功能, JTAG 调试接口。
- 10、JTAG 接口(方便大家用仿真器调试, 可以选配我们的 ULINK2 及 JLINK 仿真器)
- 11、IIC 接口(AT24C16)
- 12、其它功能(扬声器输出驱动-可直接接扬声器)。
- 13、供电直接由外部稳压电源来或 USB 提供;
- 14、提供四个固定孔, 方便用户安装固定;
- 15、物理尺寸: 130mm* 105mm;
- 16、采用 2 层板工艺设计, 全机器贴片工艺焊接, 性能可靠稳定;

二、电路分解介绍

MCU123 LPC1768 开发板主要硬件设计说明:

1、电源部份:



介绍:

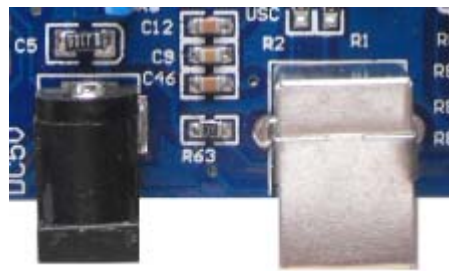
输入电源最高为直流 5V。输出为 3.3V

供电 2 个选择: 1, 外部 DC 5V 供电

2, USB Device 供电

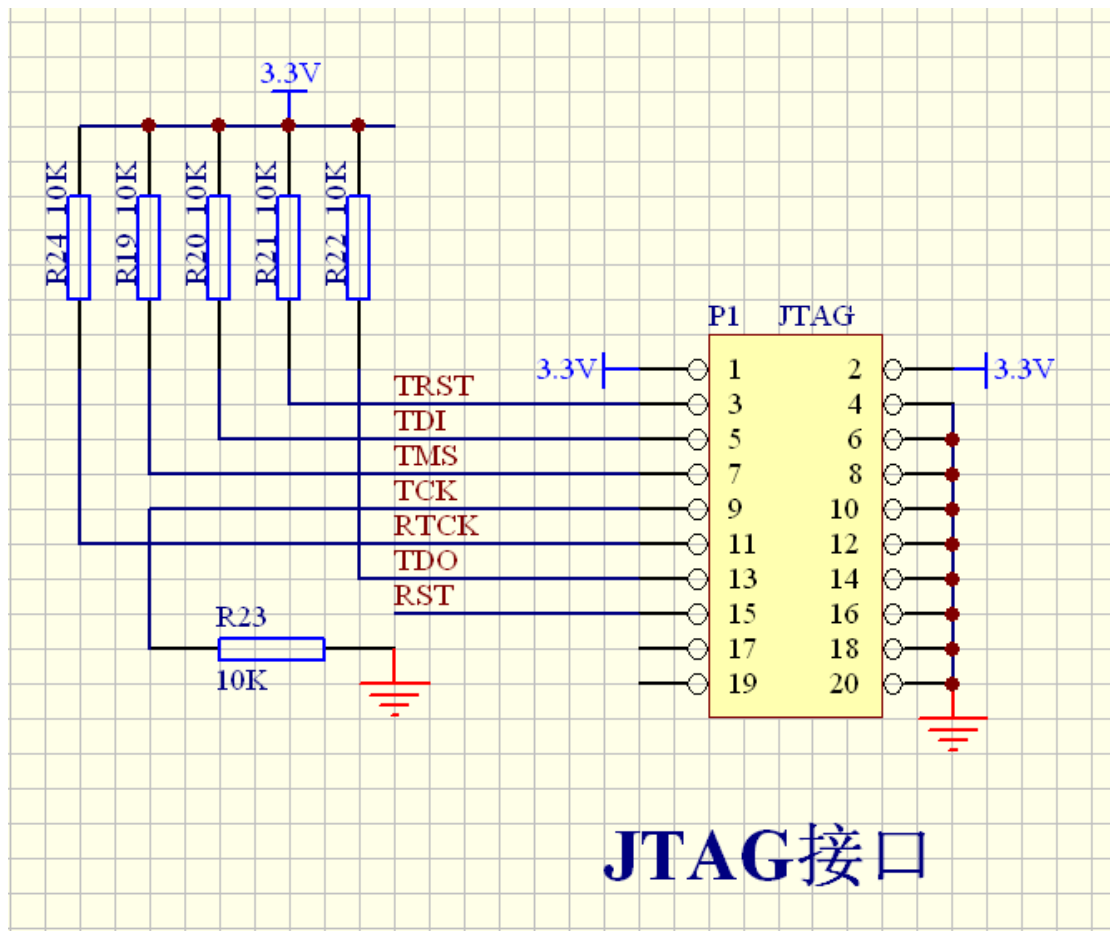
5V 主要供给液晶及 LM386 功放电源

3. 3V 主要供给 CPU 及其它外围芯片



板上接口图片：

2、JTAG 电路：



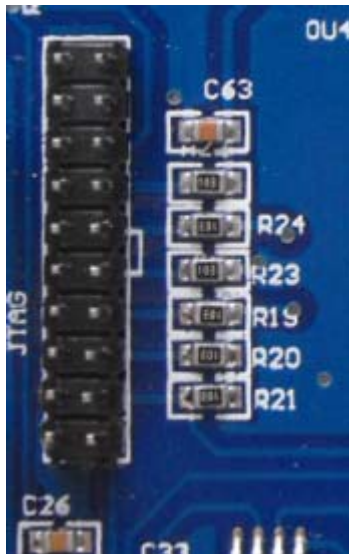
介绍：

标准的 20 针 JTAG 接口。

可以支持 JTAG 及 SWD 方式调试 LPC1768

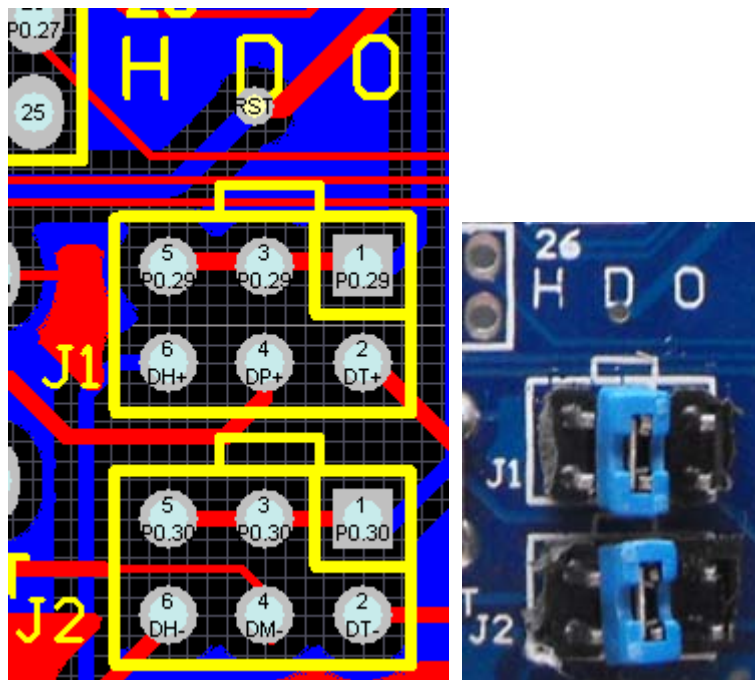
SWD 方式只需用到 TMS，TCK，GND 即可。

对应板上图片为：

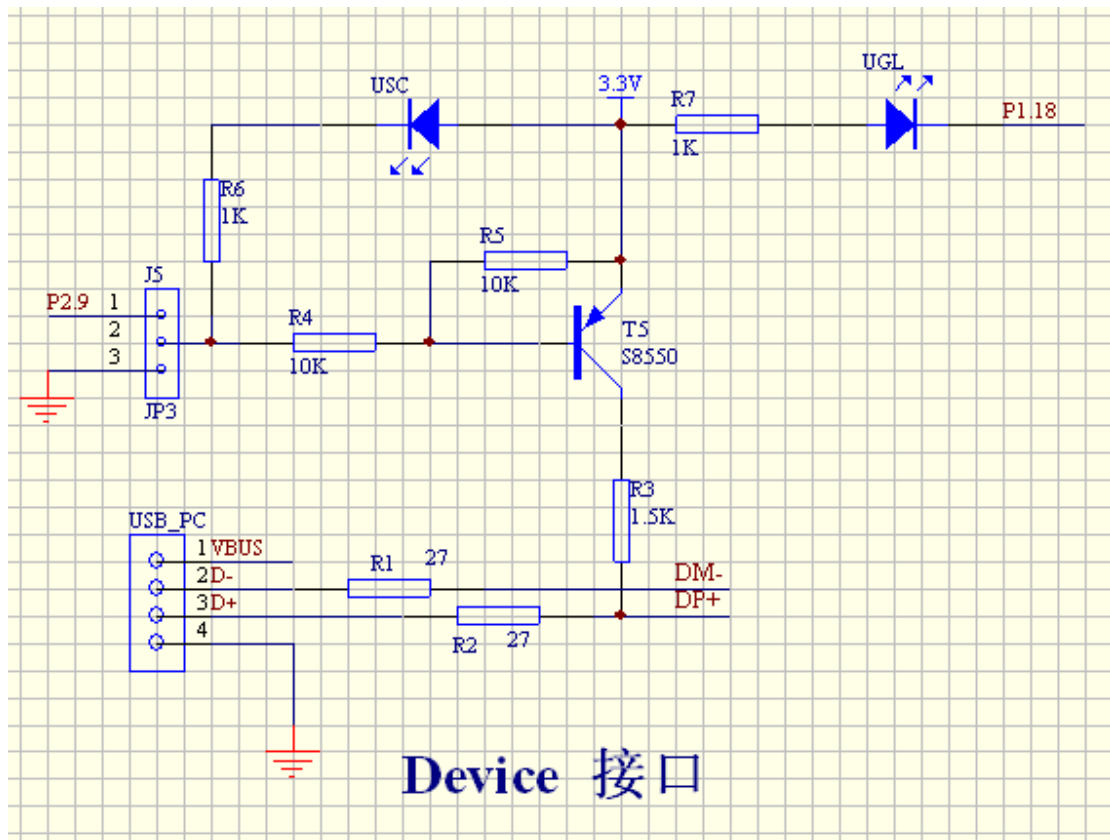


3、USB 模块部份:

LPC1768 只有一个 USB 设备，同一时刻中 Device/HOST/OTG 只有一个生效，开发板上 J1 及 J2 的 1-2 脚短接时 USB 为 OTG, 3-4 脚短接时 USB 为 Device, 5-6 脚短接时 USB 为 HOST 功能。



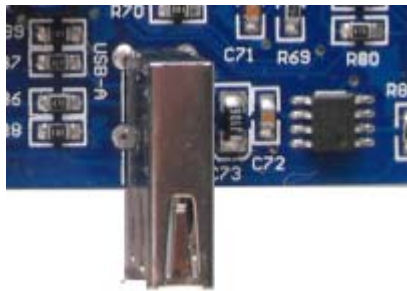
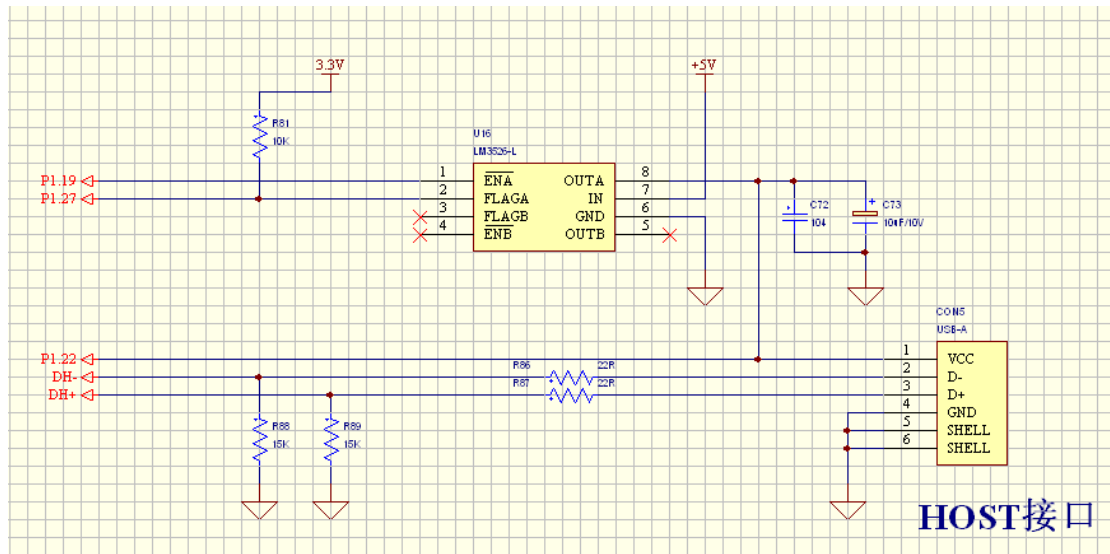
3. 1 USB Device 从机部份电路:



介绍:

1. 本 Device 具有软件连接功能, 无需经常插拔 USB 口
2. 光盘中的例程有实现 虚拟 U 盘, HID, USB 声卡等例程
3. 实验时, 请短接 J1, J2 中的 3, 4 引脚

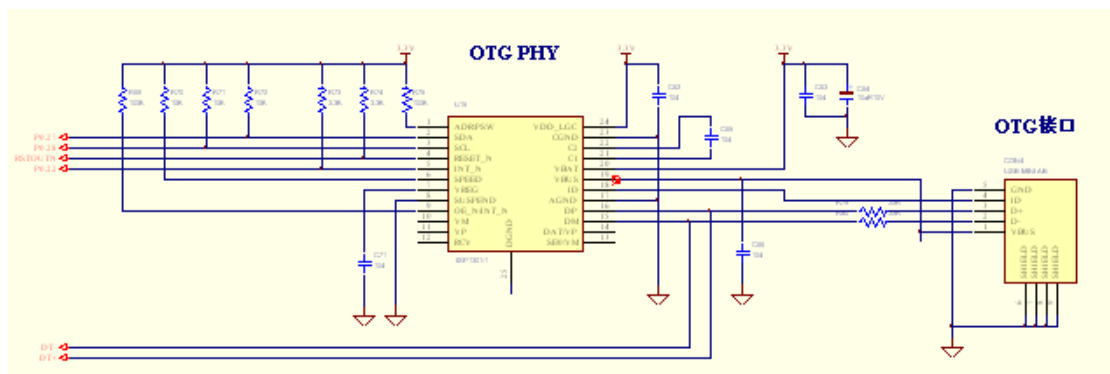
3.2 USB HOST 部份

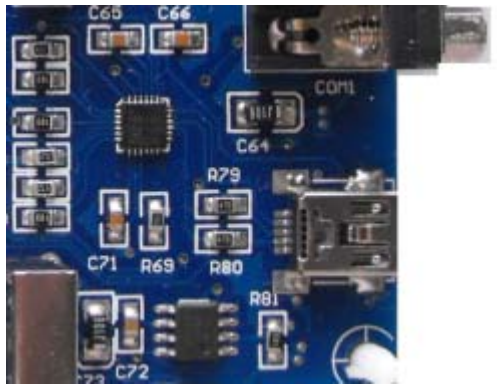


介绍:

1. HOST 的接口主要应用于读写 U 盘，接入 USB 鼠标，USB 打印机等
2. 光盘中有实现读写 U 盘的例程. 支持 FAT ， FAT32 等格式
3. 实验时，请短接 J1, J2 中的 5, 6 引脚

3. 3 USB OTG 部份

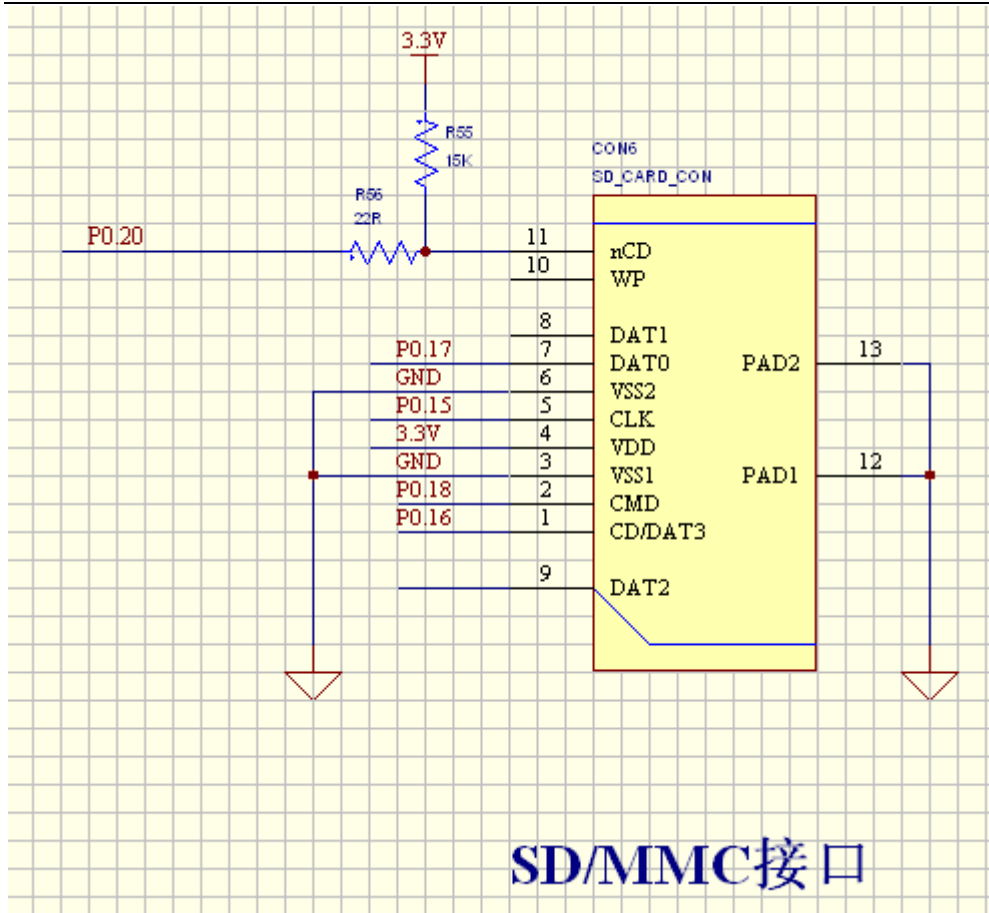




介绍:

1. OTG 可以作为 Device 也可以作为 HOST 使用
2. 光盘中也有作为鼠标等例程。
3. 实验时, 请短接 J1, J2 中的 1, 2 引脚

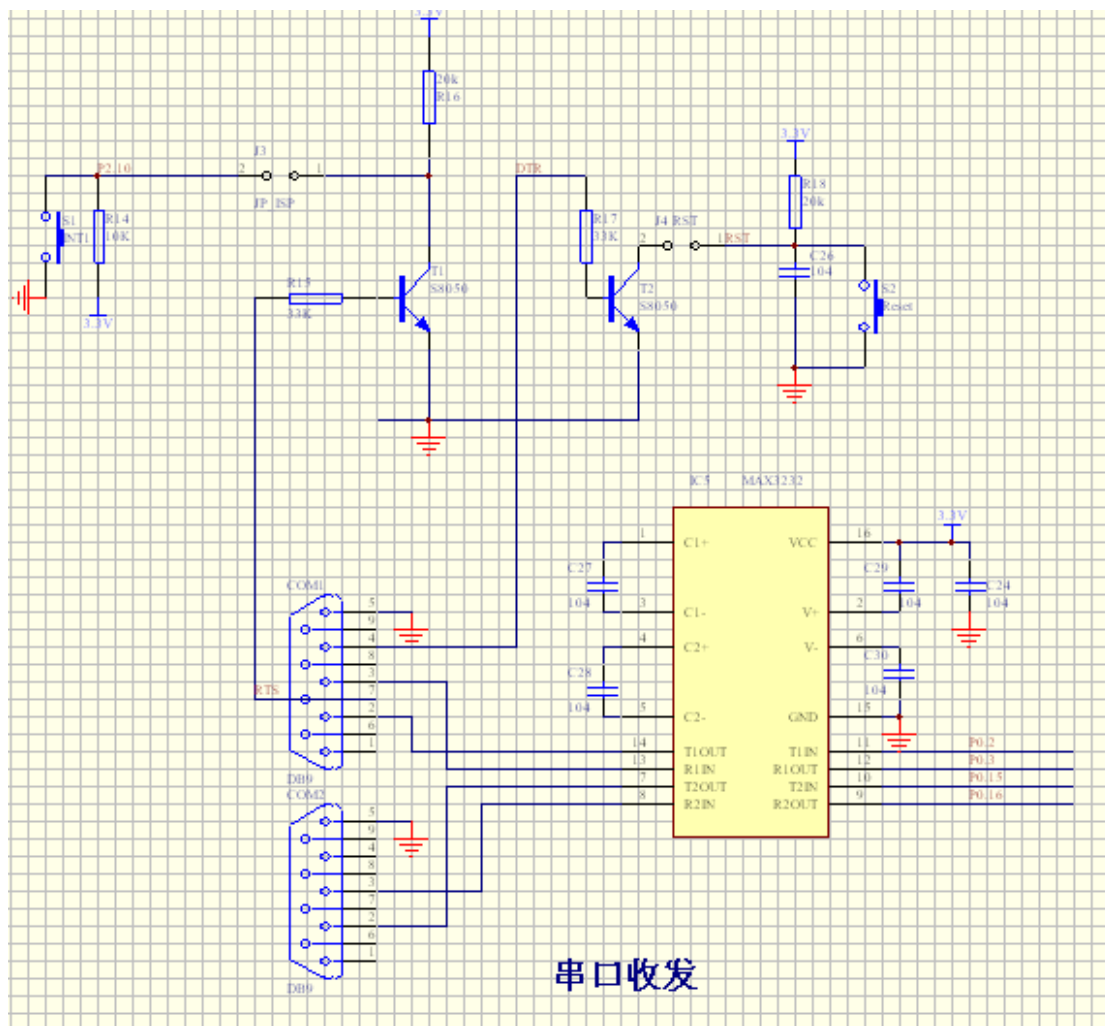
4、SD 卡部份

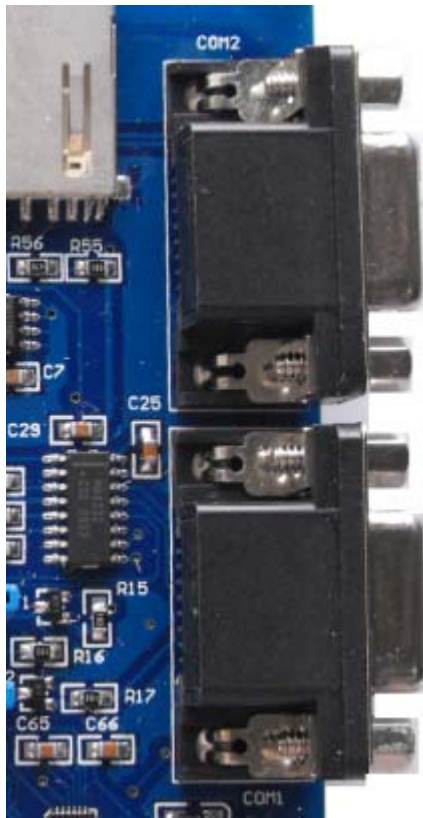


介绍:

1. 可以实现 SD/MMC 的读写
2. 支持 FAT32, FAT 等格式的读写

5、串口通讯模块（ISP）

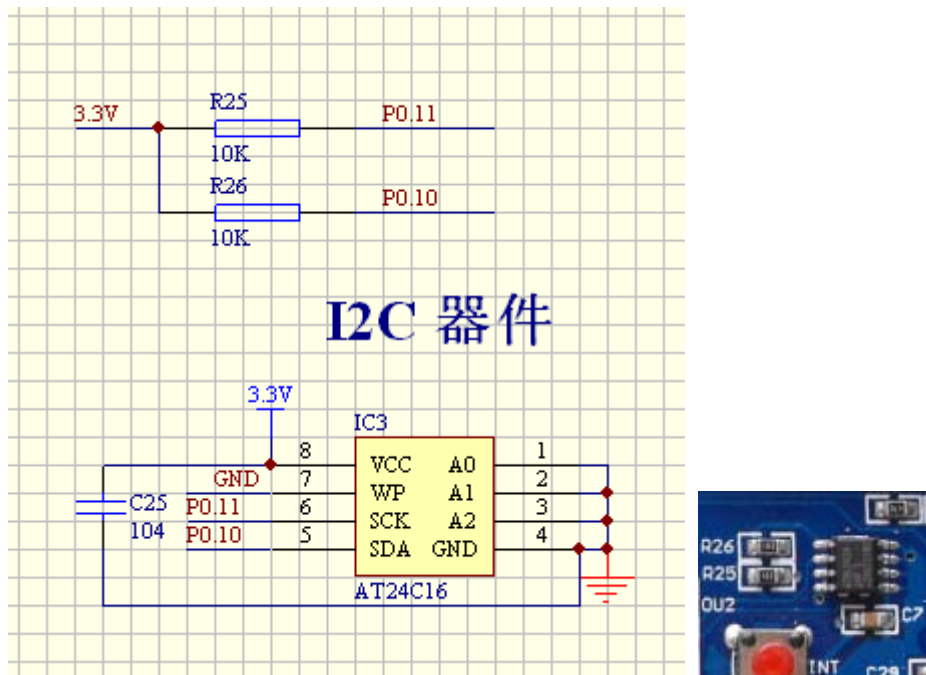




介绍:

1. 本板引出 2 个 RS232 接口。方便用户调试及下载使用。
2. COM1 为 UART0 可以实现 ISP 下载，软件建议用 FLASH MAGIC ISP 时请短接 J3，J4

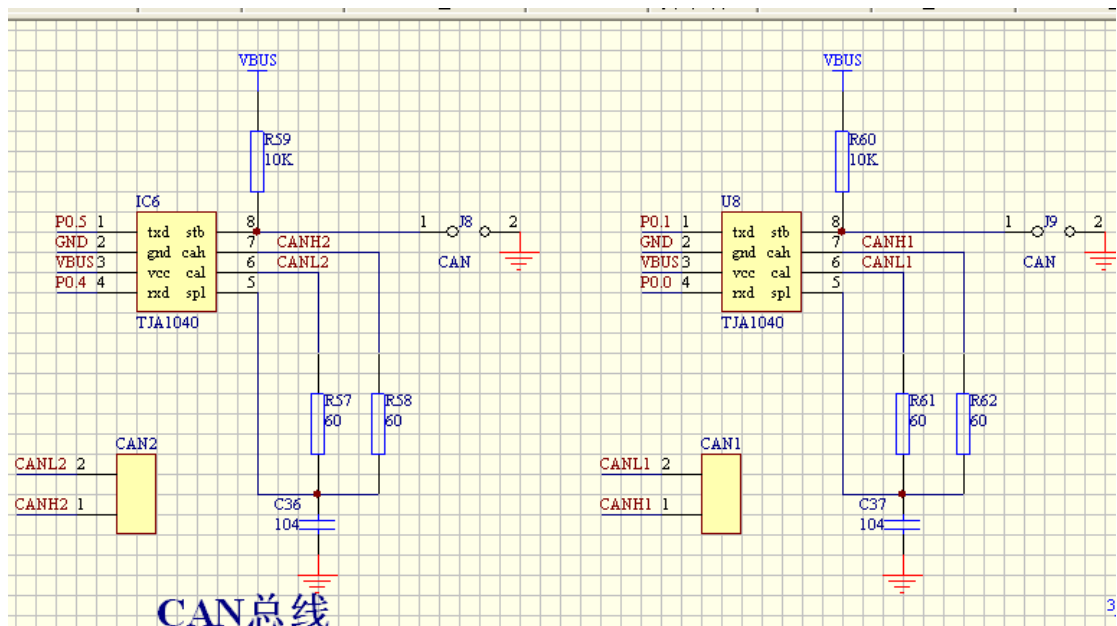
6、I2C 部份（用 EEPROM AT24C16）



介绍：

1. 因为开发板带有以太网，可以实现存贮一些网络信息如 IP，MAC，网关等。当然也可以利用 IAP 方式存到 LPC1768 本身也可以。
2. 例程中有实现读写例程（实现 AT24C01 到 AT24C512 的读写通用例程）

7、CAN 通讯部份

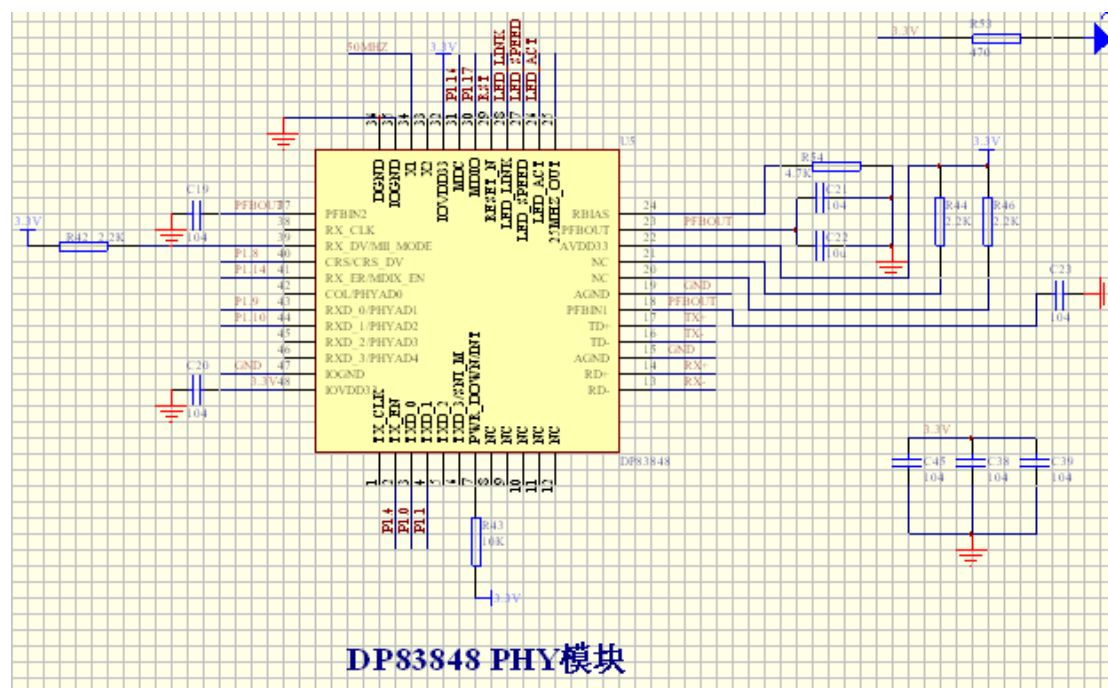


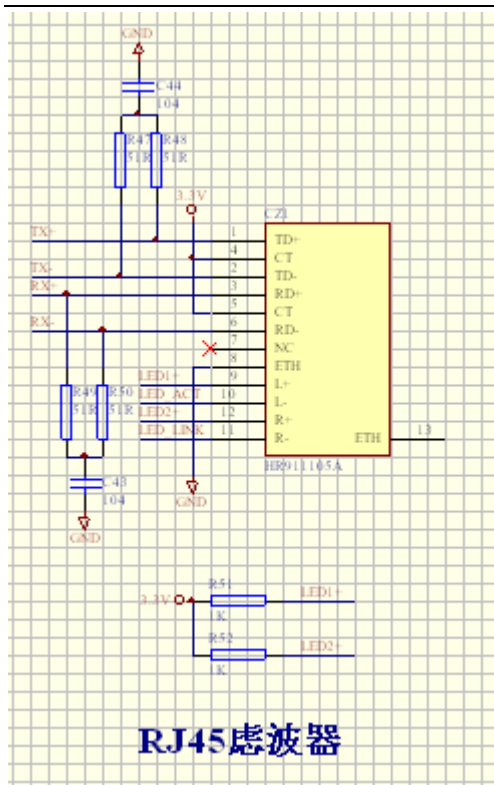


介绍:

1. 本版 CAN 芯片采用 TJA1050 , 2 路 CAN 可以实现相互通讯实现
2. 实验时请短接 J8, J9 及用 2P 线连接 CAN1 及 CAN2 输出口。

8. 100M 以太网部份(PHY 为 DP83848)

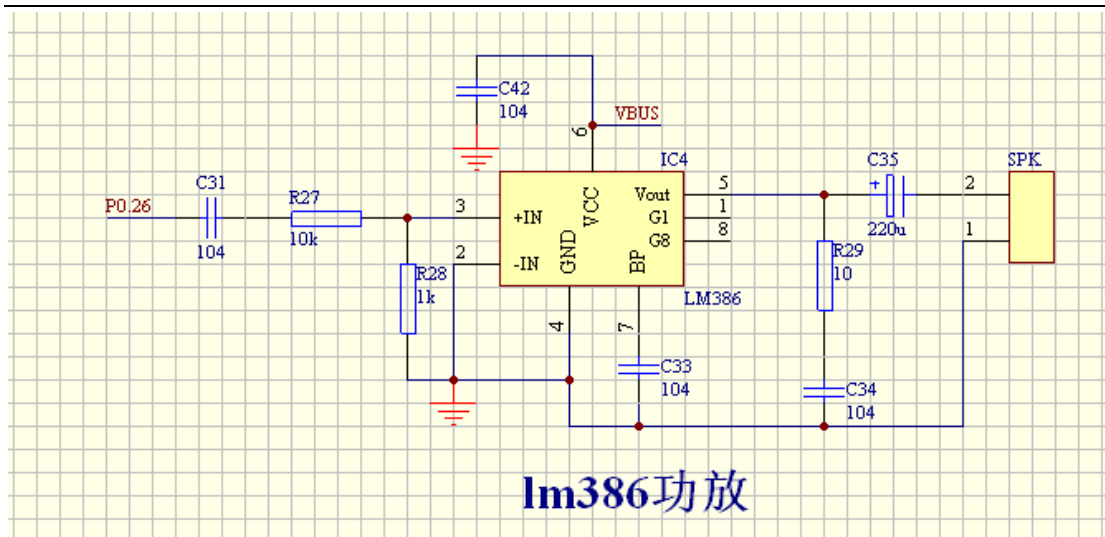




介绍:

1. 采用的 PHY 为 DP83848
2. 可以实现 100M/10M 的 UDP, TCP 等通讯
3. 例程中有实现 UDP, TCP, HTTP, FTP 等例程

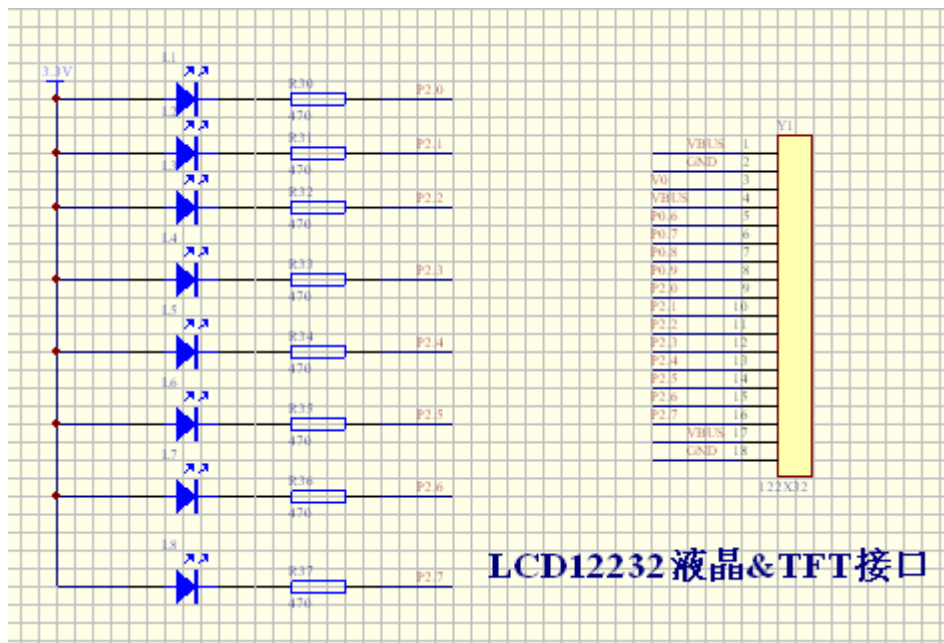
9、DA 输出放大电路—LM386



介绍:

1. 实现 DA 输出进行放大后输出。
2. 光盘中的 USB AUDIO 例程就是实现 USB 声卡。插上 PC 后，声卡中的音频流从 DA 输出经放大后至 SPK 输出。实验时请把配的扬声器与 SPK 相连即可。

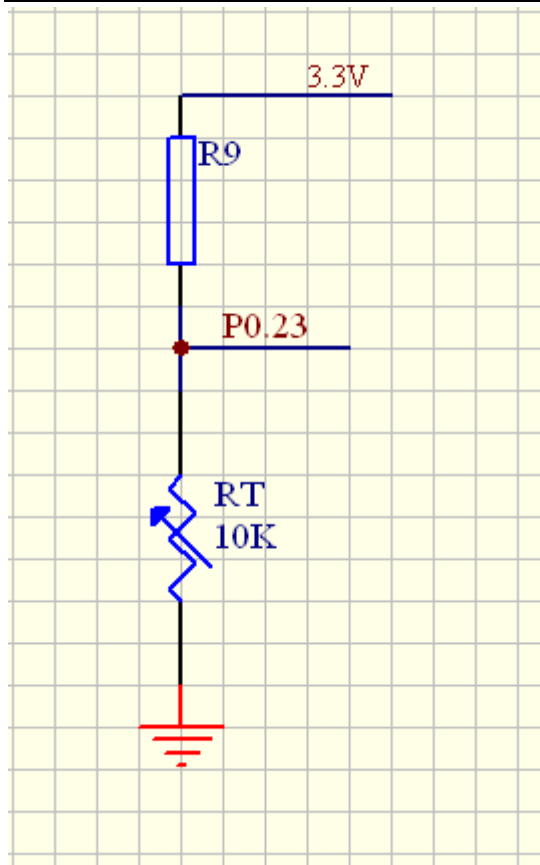
10、8 位 LED，LCD12232 图形液晶及 TFT 接口电路



介绍:

1. 8 位 LED 及 LCD12232, TFT 均用此电路
2. 8 位 LED 可以实现流水灯, 及 PWM 调光, 声卡音量指示等用
3. 当接 LCD12232 时, 需要调节对比度 VR3
4. 可以直接我们配置的 2.4" TFT 彩屏

1 1、AD 转接部份:

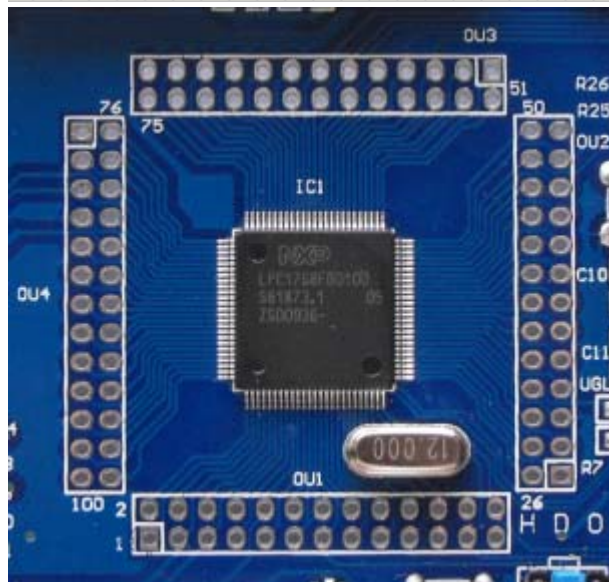


介绍:

1. RT 为热敏电阻，可以实现 A/D 测温
2. 光盘中有实现测当前温度的例程

12、CPU 电路及 CPU 外引电路:

OU1																									
TDI	1		2	TD0																					
TRST	3		4	TMS																					
P0.26	5		6	TCK																					
P0.24	7		8	P0.25																					
3.3V	9		10	P0.23																					
3.3V	11		12	GND																					
RSTOUTN13			14	3.3V																					
RTCX1	15		16	GND																					
RTCX2	17		18	RST																					
P1.31	19		20	3.3V																					
	21		22	P1.30																					
P0.28	23		24																						
	25		26	P0.27																					
IDC26																									
OU3																									
P2.11	1		2	P2.12																					
3.3V	3		4	P2.10																					
P0.22	5		6	GND																					
P0.20	7		8	P0.21																					
P0.18	9		10	P0.19																					
P0.15	11		12	P0.17																					
P2.9	13		14	P0.16																					
P2.7	15		16	P2.8																					
P2.5	17		18	P2.6																					
P2.3	19		20	P2.4																					
GND	21		22	3.3V																					
P2.1	23		24	P2.2																					
	25		26	P2.0																					
IDC26																									
OU2																									
P3.25	1		2	P3.26																					
P0.29	3		4	3.3V																					
GND	5		6	P0.30																					
P1.19	7		8	P1.18																					
P1.21	9		10	P1.20																					
P1.23	11		12	P1.22																					
P1.25	13		14	P1.24																					
GND	15		16	P1.26																					
P1.27	17		18	3.3V																					
P1.29	19		20	P1.28																					
P0.1	21		22	P0.0																					
P0.11	23		24	P0.10																					
	25		26	P2.13																					
IDC26																									
OU4																									
P0.8	1		2	P0.9																					
P0.6	3		4	P0.7																					
P0.4	5		6	P0.5																					
GND	7		8	P4.28																					
P4.29	9		10	3.3V																					
P1.16	11		12	P1.17																					
P1.14	13		14	P1.15																					
P1.9	15		16	P1.10																					
P1.4	17		18	P1.8																					
P1.0	19		20	P1.1																					
GND	21		22	3.3V																					
P0.3	23		24	P0.2																					
	25		26	RTCK																					
IDC26																									



介绍： 板上所有 IO 均外引，方便客户二次开发。



三、开发板原理图--主器件封装库（含 SCH，PCB 主封装）

完整电路详见开发板光盘